

1		2										3										4							
기공												수 정 내 용																	
ST												부호										내 용		수정자		승인자		년 월 일	
ST(기준)												△																	
ST(개선)												△																	

A

33.0

13.80

13.8

A

6	RING	2	MBsBD	Nickel Plate	DSR00018-5/1 (R7001)
5	CAP	2	MBsBD	Nickel Plate	DCU00046-5/1 (K7001)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN00526-N/1 (H6458)
3	GASKET	2	SILICONE		DGK00008-N/1 (G7001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00458-5/1 (E6467)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00707-5/1 (D7032)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2000. 1. 11.		KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
* ±0.1	승인						
** ±0.05	검도						
재질	재도			도명		TNC75-A-PP (75Ω)	
열처리	작성부서	연 구 소		도번			
보호파막처리	척도 5/1	단위 mm	중량	A4			
						AD00096-7/1	
						K337-702-000	

1		2										3										4			
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--